



Obudowa CTE T500 Full Tower ARGB 14cmx3 Tempered Glassx2 - Snow

Indeks: 346946 Producent: Thermaltake Kod producenta: CA-1X8-00F6WN-01

Cena: 955.07 zł

Opis

Obudowa CTE T500 Full Tower ARGB 14cmx3 Tempered Glassx2 - Snow

Producent: Thermaltake

Właściwości

- Opis CTE T500 TG ARGB Snow Full Tower ChassisCTE T500 TG ARGB Snow to specjalnie zaprojektowana obudowa typu full tower E-ATX z nowej serii CTE, zaprojektowana tak, aby zapewnić wysoki poziom wydajności cieplnej krytycznym komponentom. Jest wyposażony w trzy fabrycznie zainstalowane wentylatory 140 mm CT140 ARGB White i może obsługiwać radiator AIO o średnicy do 420 mm z przodu i maksymalnie 360 mm radiator AIO z tyłu. Współczynnik kształtu CTEZaprojektowane przez ThermaltakeWspółczynnik kształtu CTE zaprojektowany przez Thermaltake oznacza scentralizowaną efektywność cieplną i koncentruje się na zapewnieniu wysokiego poziomu wydajności cieplnej krytycznych komponentów. Konstrukcja wykorzystuje obrót płyty głównej o 90 stopni, zapewniając bardziej wydajne ścieżki przepływu powietrza.Ponieważ procesor został przesunięty znacznie bliżej panelu przedniego, a karta graficzna bliżej panelu tylnego, zapewnione jest niezależne doprowadzenie zimnego powietrza w celu rozpraszania ciepła odpowiednio procesora i karty graficznej. To ogólne podejście umożliwiło firmie CTE zapewnienie lepszego i bardziej wydajnego przepływu powietrza wlotowego poprzez rozmieszczenie głównych komponentów i chłodzenie, a także optymalizację odprowadzania ciepła z systemu.Przesuń krytyczne źródła ciepła (procesor i karty graficzne) bliżej chłodnego powietrzaPonieważ procesor CTE T500 został przesunięty znacznie bliżej panelu przedniego, a karta graficzna bliżej panelu tylnego, zapewnione jest niezależne doprowadzenie zimnego powietrza w celu rozpraszania ciepła odpowiednio procesora i karty graficznej.Aktywne chłodzenie dla bardziej wydajnego przepływu powietrza dolotowegoTo ogólne podejście umożliwiło CTE T500 zapewnienie lepszego i bardziej wydajnego przepływu powietrza wlotowego poprzez rozmieszczenie głównych komponentów i chłodzenie, a także optymalizację odprowadzania ciepła z systemu.Poznaj idealne połączenie designu i wydajności dzięki naszemu CTE T500CTE T500 TG ARGB Snow to specjalnie zaprojektowana obudowa typu full tower E-ATX z nowej serii CTE, zaprojektowana tak, aby zapewnić wysoki poziom wydajności cieplnej krytycznym komponentom. Jest wyposażony w trzy fabrycznie zainstalowane wentylatory 140 mm CT140 ARGB White i może obsługiwać maksymalnie radiator AIO 420 mm z przodu i maksymalnie dwa radiatory AIO 360 mm z przodu i z tyłu. Jest mnóstwo miejsca na zainstalowanie elementów chłodzących, w tym przedniego i tylnego wspornika wentylatora, górnego i prawego otworu wentylacyjnego wentylatora, dolnego otworu wentylacyjnego wentylatora i otworu wentylacyjnego na osłonie, a w obudowie można zainstalować maksymalnie jedenaście wentylatorów 140 mm/120 mm. Inne ciekawe detale obejmują wyjmowane filtry, wspornik pompy i zbiornika oraz paski na rzepy ułatwiające zarządzanie kablami. Nasz CTE T500 Snow to idealny wybór, niezależnie od tego, czy szukasz niestandardowej konfiguracji chłodzenia cieczą, czy podwójnego systemu konfiguracji AIO!Stwórz i pokaż swoją wymarzoną konstrukcjęZaprojektowany, aby sprostać potrzebom zarówno rozwiązań typu wszystko w jednym, jak i niestandardowych rozwiązań chłodzenia cieczą, wszechstronne wnętrze CTE T500 TG ARGB jest wyposażone w dwa panele ze szkła

hartowanego o grubości 4 mm z przodu i po lewej stronie, dzięki czemu użytkownicy mogą oglądać i podziwiać wszystkie komponenty w pełnej kolorystyce RGB chwała. Obsługa podwójnych grzejników 360 mm. Nasz CTE T500 TG ARGB Snow oferuje doskonałe wsparcie chłodzenia dla entuzjastów niestandardowego chłodzenia cieczą, umożliwiając użytkownikom zainstalowanie do dwóch grzejników 360 mm jednocześnie z przodu i z tyłu. Aby zapewnić kompatybilność z AIO, użytkownicy mogą zainstalować maksymalnie jeden radiator AIO 420 mm z przodu i maksymalnie dwa radiatory AIO 360 mm z przodu i z tyłu. Zmieszczą się wszystkie Twoje wymarzone komponenty chłodzące! Obudowa CTE T500 Full Tower ma ogromną pojemność instalacji wentylatorów i chłodnic: do jedenastu wentylatorów 140 mm/120 mm i chłodnic AIO 360 mm w różnych miejscach (chłodnica AIO 420 mm z przodu). Co więcej, wyposażone wsporniki wentylatorów z przodu i z tyłu oraz miejsca montażowe u góry, po prawej stronie i na pokrywie zapewniają łatwy montaż wszystkich pożądanых elementów chłodzących. Rozwal swój świat dzięki trzem fabrycznie zainstalowanym białym wentylatorom 140 mm CT140 ARGB. Obudowa CTE T500 TG ARGB Snow Full Tower jest wyposażona w trzy białe wentylatory ARGB PWM 140 mm z przodu, u góry i z tyłu. Efektami świetlnymi LED można manipulować za pomocą oprogramowania obsługiwane przez płytę główną. Użytkownicy mogą stworzyć niesamowity pokaz oświetlenia RGB, jednocześnie ciesząc się najwyższą wydajnością chłodzenia. Wszystko przetestowaliśmy, więc Ty nie musisz. W Thermaltake zawsze poddajemy nasze produkty testom obciążeniowym w trudnych warunkach, aby zapewnić jakość produktu. Produkty CTE T500 TG ARGB Snow Full Tower Chassis zostały przetestowane przy 100% pełnym obciążeniu przez 30 minut, z najwyższej klasy procesorem, procesorem graficznym i płytą główną w momencie testu, w porównaniu z konfiguracją w stylu konsumenckim, co pozwoliło nam aby przetestować, jak podwozie radzi sobie w rzeczywistych sytuacjach.

- Typ obudowy **Midi Tower**
- Format obudowy **E-ATX**
- Format obudowy **ATX**
- Format obudowy **Micro ATX**
- Format obudowy **Mini-ATX**
- Panel boczny **Szkoło hartowane**
- Podświetlenie obudowy **ARGB**
- Liczba miejsc montażowych (sumaryczna) **0**
- Miejsca montażowe 2,5" wewn. **0**
- Miejsca montażowe 2,5" zewn. **0**
- Miejsca montażowe 3,5" wewn. **0**
- Miejsca montażowe 3,5" zewn. **0**
- Miejsca montażowe 5,25" wewn. **0**
- Miejsca montażowe 5,25" zewn. **0**
- Moc zasilacza **Brak**
- Liczba zainstalowanych wentylatorów **3**
- Zainstalowane wentylatory **1 x 140 mm RGB (tył)**
- Zainstalowane wentylatory **1 x 140 mm RGB (przód)**
- Maksymalna ilość wentylatorów **11**
- Opcjonalne chłodzenie wodne **1 x 140 mm (przód)**
- Opcjonalne chłodzenie wodne **1 x 240 mm (przód)**
- Opcjonalne chłodzenie wodne **1 x 280 mm (tył)**
- Opcjonalne chłodzenie wodne **1 x 180 mm (tył)**
- Opcjonalne chłodzenie wodne **1 x 140 mm (tył)**
- Opcjonalne chłodzenie wodne **1 x 280 mm (przód)**
- Opcjonalne chłodzenie wodne **1 x 120 mm (tył)**
- Opcjonalne chłodzenie wodne **1 x 120 mm (górze)**
- Opcjonalne chłodzenie wodne **1 x 120 mm (przód)**
- Ilość złącz zas. MOLEX **0**
- Ilość złącz zas. Floppy **0**
- Ilość złącz zas. SATA **0**
- Ilość złącz zas. PCI-E 6-pin **0**
- Ilość złącz zas. PCI-E 6+2-pin **0**
- Ilość złącz zas. PCI-E 8-pin **0**

- Ilość złącz zas. 4-pin 12V **0**
- Ilość złącz zas. 4+4-pin 12V**0**
- Ilość złącz zas. 8-pin 12V**0**
- Złącza na przednim panelu **2 x USB 3.0**
- Złącza na przednim panelu **1 x USB Typ C**
- Złącza na przednim panelu **1 x słuchawki**
- Złącza na przednim panelu **1 x mikrofon**
- Maksymalna długość karty graficznej **385**
- Maksymalna wysokość chłodzenia CPU **195**
- Kolor (wyliczeniowy) **Biały**
- Wymiary **615 x 275 x 516 mm**
- Waga **15.3**
- Pozostałe parametry **Wsparcie wentylatorów Front: 3 x 120mm, 2 x 120mm, 1 x 120mm 3 x 140mm, 2 x 140mm, 1 x 140mm Top: 2 x 120mm, 1 x 120mm 2 x 140mm, 1 x 140mm Right: 1 x 120mm, 1 x 140mm Rear: 3 x 120mm, 2 x 120mm, 1 x 120mm 3 x 140mm, 2 x 140mm, 1 x 140mm Bottom: 1 x 120mm, 1 x 140mm PSU Cover: 1 x 120mm, 1 x 140mm Wielkość chłodnicy Front: 1 x 360mm, 1 x 240mm, 1 x 120mm 1 x 420mm(AIO only), 1 x 280mm, 1 x 140mm Top: 1 x 120mm(AIO only) Rear: 1 x 360mm, 1 x 240mm, 1 x 120mm 1 x 280mm, 1 x 140mm**

Parametry

Stan	Nowy
------	------

Zdjęcia



